# **EPITAXY OF III-V COMPOUND SEMICONDUCTOR**

Patent Number:

JP62171999

Publication date:

1987-07-28

Inventor(s):

KOHAMA TAKETAKA; others: 01

Applicant(s):

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

Requested Patent:

JP62171999

Application Number: JP19860013751 19860127

Priority Number(s):

IPC Classification:

C30B29/40; C30B23/08; C30B25/02

EC Classification:

Equivalents:

## **Abstract**

PURPOSE:A group-IV elementary semiconductor layer of the same as or different from the base semiconductor is allowed to grow epitaxially on the base surface, then a single atomic layer of a group V element is formed thereon, and a III-V compound semiconductor from the group V element used is allowed to grow thereon epitaxially whereby a high-purity semiconductor layer of III-V compound is formed. CONSTITUTION: A Si crystal of <100> or <111> face orientation is used as a IV-group semiconductor base, and a group-IV semiconductor layer 2 the same as or different from the base such as Si or Ge is allowed to grow epitaxially so that the thickness of the layer becomes integral times that corre sponding to double atom layer of the semiconductor. Then, a single atom layer 3 of group-V element such as P is formed by adsorption on its surface, further, a semiconductor layer 4 of III-V compound from the group V element used such as GaP is formed epitaxially thereon. The process enables the economical mass-production of highquality III-V compound semiconductor layers free from antiphase boundary.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

## 19 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

昭62 - 171999

# ⑫公開特許公報(A)

⑤Int Cl.⁴ . 29/40 C 30 B

識別記号 庁内整理番号 ❸公開 昭和62年(1987) 7月28日

23/08 25/02

8518-4G

8518-4G 8518-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

Ⅲ−V族化合物半導体のエピタキシャル結晶成長方法

创特 丽 昭61-13751

29出 阻 昭61(1986)1月27日

79発明者 濱 小

岡 孝 武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本軍信電話株式会社電子

機構技術研究所内

@発 明 者 夫

武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本軍信電話株式会社電子

機構技術研究所内

றிய 頭 Y 日本電信電話株式会社

田

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

砂代 理 人 弁理士 高山 敏夫 外1名

#### 1. 発明の名称

■-V族化合物半導体のエピタキシャル結晶 成長方法

#### 2. 特許請求の範囲

少なくとも、面方位 <100> または <111> の IV 族半導体基板の表面上に、これと同種かまたは 異種の『族半導体層を、その成長衆面上に発生 する段差をモニタしながら、前配の段差が眩V 族半導体層の二原子層分に相等する厚さの整数 倍となるようにエピタキシャル成長させる第一 の工程と、前記第一の工程により形成されたⅣ 族半導体層の表面上にV族元素の単原子層を吸 着形成させる第二の工程と、 前記 V 族元素を構 成元素をする目・V族化合物半導体層を前配第 二の工程により形成された前記V族元素の単原 子層の表面上にエピタキシャル成長させる第三 の工程とを具備することを特徴とする、I-V 族化合物半導体のエピタキシャル結晶成長方法。

3.発明の詳細な説明

#### ( 産業上の利用分野)

本発明は 11 - V族化合物半導体のエピタキシ ャル結晶成長方法に関する。

( 従来技術及び発明が解決しようとする問題点) GaAs 中 GaP に代表される II - V 族化合物半導 体は、電気的、光学的に優れた特性を有する反 面、高価であるばかりでなく、機械的に脆く熱 伝導性も思い等の欠点がある。このため、安価 で且つ機械的,熱的特性にも優れた Si 中 Ge の Ⅳ 族半導体を基板とし、この上に 11 - V化合物 半導体をエピタキシャル成長させることにより、 安価で機械的、熱的特性に優れた 11 - V 族化合 物半導体を実現させよりといり武みがなされて いる。

しかしながら、従来、『族半導体基板上に形 成された『-V族化合物半導体層は、電気的。 光学的に極めて活性なアンチフェイズペンタリ と呼ばれる面欠陥を多数含んでおり、アパイス 形成に適用できる高品位の結晶を得るまでには 至っていない。

以下、面方位 <100> の Si 基板上に GaPをエピタキシャル成長させる場合を例に上記アンチフェイズペンダリについて説明する。

## (問題点を解決するための手段)

本発明は上述した問題点を解決するために提案されたものであり、その目的は『族半導体基

(3)

第2図は、Si基板上の段差が1原子層に相等する厚さの例を示す。この場合P原子層とGa原子層とを交互に正しく積層していても、P原子相互が隣接するような結晶面、すなわちアンチフェイズベンダリが形成される。これに対して第3図ではSi基板上の段差が二原子層に相等する厚さの例を示し、この場合には、P原子層とGa原子層が交互に正しく積層していれば、アン

板の上にアンチフェイズペングリの無い高品位の II - V 族化合物半導体層を成長形成せしめる II - V 族化合物半導体のエピタキシャル結晶成長方法を提供することにある。

上記目的を達成するために本発明者等は種々 実験をなした結果、面方位<100>または<111> のⅣ族半導体基板の表面上に、これと同種かま たは異種のⅣ族半導体層を、その成長表面上に 発生する段差が該『族半導体層の二原子層分に 相等する厚さの整数倍となるようにエピタキシ ャル成長させ、さらに、前記Ⅳ族半導体層の表 面上にV族元素の単原子層を吸着形成させた上 で、 該 V 族元素を構成元素とする II - V 族化合 物半導体層をエピタキシャル成長させれば、IV 族半導体基板の上にアンチフェイスペンメリの 無い高品位の II - V 族化合物半導体層を得られ ることを発見した。この発見にもとずき、少な くとも、面方位 <100> または <111> の Ⅳ 族半導 体基板の表面上に、これと同種かまたは異種の Ⅳ族半導体層を、その成長表面上に発生する段

(4)

チフェイズパンダリは形成されないものである。以下、エピタキシャル成長装置として分子線エピタキシャル装置を用い、 Si 基板上に GaP をエピタキシャル成長させる場合を例に、本発明の実施例について説明する。なお、本実施例は一つの例示であって、本発明の精神を逸脱しない範囲内で他の結晶成長装置及び他の ■・V 族化合物半導体材料のエピタキシャル成長にも適用できるととは言うまでもない。

第1図は面方位 <100> の 8i 基板上に形成された GaP 半導体層の断面を 表わしている。図中、1は IV 族半導体基板の一例として 8i 基板、2 は同種もしくは異種の IV 族半導体層を、その成長表面上に発生する 段差が 該 IV 族半導体層の二原子層分に相当する厚さの整数倍となるようにエピタキシャル層を、3 は前配第一の工程により形成された IV 族半導体層の表面上に V 族元素の単原子層を吸着形成させる第二の工程の 一例として P 単原子層を、4 は前配 V 族元素を 構成元素とする

11 - V族化合物半導体層を前配第二の工程によ り形成された前記V族元素の単原子層の表面上 にエピタキシャル成長させる第三の工程の一例 としてGaPをエピタキシャル層させたものであ り、以下の様に形成した。まず、 Si 基板を有機 溶剤により脱脂洗浄した後、酸化膜形成、エッ チングの工程を数回繰りかえし、Si基板表面に 汚れのない酸化膜を形成した後、前記分子線エ ピタキシャル装置に挿入した。次に 10<sup>-10</sup> Torr 以下の超高真空下で上記 SI 基板を7000~900 Oの温度範囲で加熱処理し、 SI 基板の表面に形 成された酸化膜を除去した。次に、電子ピーム 蒸着源を用いて Si を蒸発させ、 Si エピタキシ ャル層を成長速度 0.5 Å/S ~ 10 Å/S 、 SI 基板温 度を3000~7000の範囲で、反射高速電子線 の <100> 方向入射による回折像の鏡面反射点の 振動強度を観察しながら、その成長表面上に発 生する段差が Si エピタキシャル 層の二原子層分 に相当する厚さの整数倍となるように上記 Si基 板上にSiをエピタキシャル成長させた。この結

(7)

GaP エピタキシャル層にはアンチフェイズバン グリが存在しないことが明らかになった。また、 得られた GaP エピタキシャル層の結晶性を評価 するため、二結晶 X 線回折、 Hall 測定を行なっ た結果、単結晶と比屑する(400)回折線の半値 幅、キャリア濃度が得られ、高品位の結晶性が 得られていることが明らかとなった。

以上の実施例では、分子線エピタキシャル装置を用いてエピタキシャル成長を行なっているが、例えば第三の工程において、より高い成長速度と量産性が期待できる有機金属化学気相成長装置もしくは液相成長装置を用いることも可能である。

また以上の実施例では、『族半導体基板として SI 基板を、『族半導体層として SI エピタキシャル層を、『族一葉の単原子層として『単原子層を、『・『族化合物半導体層として GaP エピタキシャル層の例について述べたが、『族半導体基板として Ge 基板を、第一の工程によりエピタキシャル成長させる『族半導体層として SI.

果、成長速度 3.0 %/8 以下、基板温度 4000~ 5000の条件下で反射高速電子線回折像の安定 した振動が得られ、Siエピタキシャル層の成長 表面上に発生する段差がSiエピタキシャル層の 二原子層分に相当する厚さの整数倍となる様に エピタギシャル成長されていることが明らかに なった。次に、クヌードセンセルを用いてPを 蒸発させ、Si 基板温度を 500℃で、前配第一の 工程により形成された Si エピタキシャル層の表 面上にPの単原子層を吸着形成させた。次に、 クヌードセンセルを用いて Ga およびP を蒸発さ せ、成長速度 0.5 Å/S ~ 10 Å/S 、 Si 基板温度 3000~7000の範囲で、 ■ 族元素と V 族元素 の分圧比を 10 に設定し、 GaP エピタキシャル 層 をエピタキシャル成長させた。その結果、第三 の工程において SI 基板温度を 5500以下で成長 速度が 5.0 Å/S 以下の条件であれば、その成長 表面が極めて平滑なGaPエピタキシャル層が得 られた。さらに、得られた GaP エピタキシャル 層を溶触 KOH によるエッチングを行なった結果、

(8)

Ge,Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub>を、第三の工程によりエピタキシャル成長させる II - V 族化合物半導体層としてGBAI、 1nP を選び結晶成長を試み、前記実施例と同様の効果を得た。

#### (発明の効果)

以上説明したように、本発明による ■ - V族 化合物半導体のエピタキシャル結晶成長方法によれば、『族半導体基板上に高品位の ■ - V族 化合物半導体のエピタキシャル結晶成長が可能 となるため、大きな量産性、経済性をもたらす 効果を有するものである。

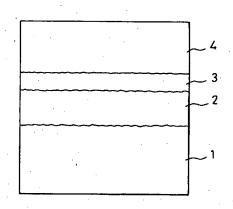
#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は面方位 <100> の 81 基板上に形成された GaP エピタキシャル層の断面を表わす図で第2図は 81 基板上の段差が一原子層に相当する場合、第3図は二原子層に相当する場合の原子配列を示す。

1 … Si 基板、2 … Si 基板上に第一の工程により形成された Si エピタキシャル層、3 … Si エピタキシャル層、3 … Si エピタキシャル層の上に第二の工程により形成され

た Si エピタキシャル層、 3 … Si エピタキシャル 層の上に第二の工程により形成された P 単原子 層、 4 … P 単原子層の上に第三の工程により形 成された GaP エピタキシャル層。

出願人 日本電信電話株式会社 代理人 弁理士 高 山 敏 (段か1名) 第1図



1 ... Si 基板

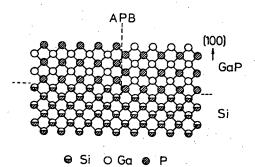
2…SiIピタキシャル層

3 ··· P 单原子層

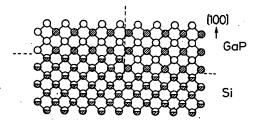
4… GaPエピタキシャル層

(11)

第 2 図



第 3 図



⊖ Si O Ga Ø P